(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-36403 (P2000-36403A)

(43)公開日 平成12年2月2日(2000.2.2)

(51) Int.CL.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H01F 1/08 41/02 H01F 1/08

A 5E040

41/02

G 5E062

審査請求 未請求 請求項の数30 OL (全 15 頁)

(21)出願番号

特膜平10-205647

(71)出題人 000002369

セイコーエプソン株式会社

(22)出顯日

平成10年7月21日(1998.7.21)

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72)発明者 秋岡 宏治

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエブソン株式会社内

(72)発明者 中村 良樹

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエブソン株式会社内

(74)代理人 100093388

弁理士 鈴木 喜三郎 (外2名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 希土類ポンド磁石用組成物、希土類ポンド磁石および希土類ポンド磁石の製造方法

(57)【要約】

【課題】潤滑剤を添加することによる機械的強度の減少等が少なく、成形性に優れた希土類ボンド磁石用組成物、希土類ボンド磁石および希土類ボンド磁石の製造方法を提供する。

【解決手段】本発明の希土類ボンド磁石は、希土類磁石粉末と、熱可塑性樹脂からなる結合樹脂と、フッ素系樹脂粉末とを含む磁石用組成物とを用い、圧縮成形、押出成形、射出成形により製造される。前記フッ素系樹脂粉末は、主に成形体と金型との滑り性を向上させる機能を有する。希土類ボンド磁石用組成物中のフッ素系樹脂粉末の含有量は熱可塑性樹脂に対し20Vol%以下が好ましく、フッ素系樹脂粉末の粒径は2~30μmが好ましい。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 希土類磁石粉末と熱可塑性樹脂よりなる 結合樹脂とを含む希土類ポンド磁石用組成物であって、 前記組成物中にフッ素系樹脂粉末を含有することを特徴 とする希土類ポンド磁石用組成物。

【請求項2】 希土類磁石粉末と熱可塑性樹脂よりなる 結合樹脂とを含む混合物を混練してなる希土類ボンド磁 石用組成物であって、

前記潤滑剤としてフッ素系樹脂粉末を含有することを特 徴とする希土類ボンド磁石用組成物。

【請求項3】 前記フッ素系樹脂粉末の含有量が前記熱可塑性樹脂に対し20 vol%以下である請求項1または2に記載の希土類ボンド磁石用組成物。

【請求項4】 前記フッ素系樹脂粉末の平均粒径が2~30μmである請求項1ないし3のいずれかに記載の希土類ボンド磁石用組成物。

【請求項5】 前記希土類ボンド磁石用組成物は酸化防止剤を含む請求項1ないし4のいずれかに記載の希土類ボンド磁石用組成物。

【請求項6】 前記希土類ボンド磁石用組成物中の前記 20 酸化防止剤の含有量が2~12 vo1%である請求項5 に 記載の希土類ボンド磁石用組成物。

【請求項7】 希土類磁石粉末を熱可塑性樹脂よりなる 結合樹脂で結合してなるボンド磁石であって、

該磁石中にフッ索系樹脂粉末が含まれているととを特徴 とする希土類ポンド磁石。

【請求項8】 前記フッ素系樹脂粉末の含有量が前記熱可塑性樹脂に対し20 vo1%以下である請求項7 に記載の希土類ボンド磁石。

【請求項9】 前記フッ素系樹脂粉末が四フッ化エチレン樹脂(PTFE)、四フッ化エチレン・パーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂(PFA)、四フッ化エチレン・六フッ化プロピレン共重合樹脂(FEP)、四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂(EPE)、四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂(ETFE)、三フッ化塩化エチレン・エチレン共重合樹脂(ECTFE)、ラッ化塩化エチレン・エチレン共重合樹脂(ECTFE)、フッ化塩にエチレン・エチレン共重合樹脂(ECTFE)、フッ化塩にエチレン・エチレン共重合樹脂(ECTFE)、フッ化ビニリデン樹脂(PVDF)、フッ化ビニル樹脂(PVE)からなる群より選択された少なくとも一種で構成される40請求項7または8に記載の希土類ボンド磁石。

【請求項10】 前記希土類ボンド磁石は射出成形法により成形されたものであり、かつ、前記希土類磁石粉末の含有量が68~76 w1%である請求項7ないし9いずれかに記載の希土類ボンド磁石。

【請求項11】 前記希土類ボンド磁石は押出成形法により成形されたものであり、かつ、前記希土類磁石粉末の含有量が78.1~83vol%であることを特徴とする請求項7ないし9のいずれかに記載の希土類ボンド磁石。

【請求項12】 前記希土類ボンド磁石は圧縮成形法により成形されたものであり、かつ、前記希土類磁石粉末の含有量が78~86 w1%であることを特徴とする請求項7ないし9のいずれかに記載の希土類ボンド磁石。

【請求項13】 前記圧縮成形法は前記熱可塑性樹脂の 熱変形温度以上の温度で加圧成形を行う温間成形法であ る請求項12に記載の希土類ボント磁石。

【請求項14】 前記希土類磁石粉末は、Smを主とする希土類元素と、Coを主とする遷移金属とを基本成分とするものである請求項7ないし13のいずれかに記載の希土類ボンド磁石。

[請求項15] 前記希土類磁石粉末は、R(ただし、RはYを含む希土類元素のうち少なくとも1種)と、Feを主とする遷移金属と、Bとを基本成分とするものである請求項7ないし13のいずれかに記載の希土類ボンド磁石。

【請求項16】 前記希土類磁石粉末は、Smを主とする希土類元素と、Feを主とする遷移金属と、Nを主とする格子間元素とを基本成分とするものである請求項7ないし13のいずれかに記載の希土類ボンド磁石。

【請求項17】 前記希土類磁石粉末は、請求項14ないし16のいずれかに記載の希土類磁石粉末のうち、少なくともいずれか2種を混合したものである請求項7ないし13のいずれかに記載の希土類ボンド磁石。

【請求項18】 等方性の磁気エネルギー積(BH)maxが4.5MCOe以上である請求項7ないし17のいずれかに記載の希土類ボンド磁石。

【請求項19】 異方性の磁気エネルギー積(BH)maxが 10MCOe以上である請求項7ないし17のいずれかに記 載の希土類ボンド磁石。

【請求項20】 空孔率が2vo1%以下である請求項7ないし19のいずれかに記載の希土類ボンド磁石。

【請求項21】 希土類磁石粉末と熱可塑性樹脂よりな る結合樹脂とフッ素系樹脂粉末とを含む希土類ボンド磁 石用組成物を調製する工程と、

該希土類ボンド磁石用組成物を所望の形状に成形する工程とを含むことを特徴とする希土類ボンド磁石の製造方法。

【請求項22】 前記希土類ボンド磁石用組成物を調製する工程は前記結合樹脂の軟化温度以上の温度で混練する工程を含む請求項21に記載の希土類ボンド磁石の製造方法。

【請求項23】 前記希土類ボンド磁石用組成物は前記フッ素系樹脂粉末を前記熱可塑性樹脂に対し20 vo1%以下含有する請求項21または22に記載の希土類ボンド磁石の製造方法。

【請求項24】 前記フッ素系樹脂粉末の平均粒径は2~30μmである請求項21ないし23のいずれかに記載の希土類ボンド磁石の製造方法。

50 【請求項25】 前記希土類ボンド磁石用組成物は酸化

防止剤を含む請求項21ないし24のいずれかに記載の 希土類ボンド磁石の製造方法。

【請求項26】 前記希土類ボンド磁石用組成物は前記 酸化防止剤を2~12vo1%含有する請求項25に記載 の希土類ボンド磁石の製造方法。

【請求項27】 前記成形する工程は射出成形法による ものである請求項21ないし26のいずれかに記載の希 土類ボンド磁石の製造方法。

【請求項28】 前記成形する工程は押出成形法による 土類ボンド磁石の製造方法。

【請求項29】 前記成形する工程は圧縮成形法による ものである請求項21ないし26のいずれかに記載の希 土類ボンド磁石の製造方法。

【請求項30】 前記圧縮成形法は前記熱可塑性樹脂の 熱変形温度以上の温度で加圧成形を行う温間成形法であ る請求項29に記載の希土類ボンド磁石の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、希土類ボンド磁石 20 用組成物、希土類ボンド磁石および希土類ボンド磁石の 製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】希土類ボンド磁石は、希土類磁石粉末と 結合樹脂(有機バインダー)との混合物(コンパウン ド)を用い、これを所望の磁石形状に加圧成形して製造 されるものであるが、その成形方法には、圧縮成形法、 射出成形法および押出成形法が利用されている。

【0003】圧縮成形法は、前記コンパウンドをプレス 金型中に充填し、これに圧力を加えて圧縮することによ り成形体を得、その後、加熱して結合樹脂である熱硬化 性樹脂を硬化させて磁石を製造する方法である。との方 法は、他の方法に比べ、結合樹脂の量が少なくても成形 が可能であるため、得られた磁石中の樹脂量が少なくな り、磁気特性の向上にとって有利である。

【0004】押出成形法は、加熱溶融された前記コンパ ウンドを押出成形機の金型から押し出すとともに冷却固 化し所望の長さに切断して、磁石とする方法である。と の方法では、磁石の形状に対する自由度が大きく、薄 肉、長尺の磁石をも容易に製造できるという利点がある 40 が、成形時における溶融物の流動性を確保するために、 結合樹脂の添加量を圧縮成形法のそれに比べて多くする 必要があり、従って、得られた磁石中の樹脂量が多く、 磁気特性が低下するという欠点がある。

【0005】射出成形法は、前記コンパウンドを加熱溶 融し、十分な流動性を持たせた状態で該溶融物を金型内 に注入し、所定の磁石形状に成形する方法である。この 方法では、磁石の形状に対する自由度は、押出成形法に 比べさらに大きく、特に、異形状の磁石をも容易に製造 できるという利点がある。しかし、成形時における溶融 50

物の流動性は、前記押出成形法より高いレベルが要求さ れるので、結合樹脂の添加量は、押出成形法のそれに比 べてさらに多くする必要があり、従って、得られた磁石 中の樹脂量が多く、磁気特性がさらに低下するという欠 点がある。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上記した各成形方法に おいて希土類ボンド磁石を成形する際、通常その成形性 を向上させるために潤滑剤としてシリコーンオイルや各 ものである請求項21ないし26のいずれかに記載の希 10 種ワックス、脂肪酸およびステアリン酸亜鉛、ステアリ ン酸カルシウム等の金属石けん等が添加される。

【0007】しかし、このような潤滑剤の添加は、その 組成や添加量によって以下のような不都合を生じる。

【0008】例えば、金属石けんを添加した場合、成形 体の機械的強度が未添加品に比べて減少するという欠点 がある。また、シリコーンオイル等の液状潤滑剤を多量 に添加した場合は、いわゆる"しみ出し"のため、研削 やバリ取り等の2次加工時に研削物等が磁石成形体の表 面に付着し、その除去が困難である。また、これらの付 着物は磁石の耐食性を劣化させる要因となる。さらに、

"しみ出し"が生じることにより、磁石表面へのコーテ ィング処理が困難になるという問題が生じる。

【0009】上記の問題点を回避するため、潤滑剤の添 加量は必要最少限とされるが、この場合には、潤滑剤添 加の目的である成形性向上の効果が十分に得られないと とがあった。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、フッ 素系樹脂粉末を添加することにより、例えば機械的強度 の減少のような従来の欠点を解消し、かつ潤滑作用によ って成形性に優れた希土類ボンド磁石、希土類ボンド磁 石用組成物および希土類ボンド磁石の製造方法を提供す ることにある。

[0011]

【課題を解決するための手段】とのような目的は、下記 (1)~(30)の本発明により達成される。

【0012】(1) 希土類磁石粉末と熱可塑性樹脂よ りなる結合樹脂とを含む希土類ボンド磁石用組成物であ って、前記組成物中にフッ素系樹脂粉末を含有すること を特徴とする希土類ボンド磁石用組成物。

【0013】(2) 希土類磁石粉末と熱可塑性樹脂よ りなる結合樹脂とを含む混合物を混練してなる希土類ボ ンド磁石用組成物であって、前記潤滑剤としてフッ素系 樹脂粉末を含有することを特徴とする希土類ボンド磁石 用組成物。

【0014】(3) 前配フッ素系樹脂粉末の含有量が 前記熱可塑性樹脂に対し20vo1%以下である上記

(1)または(2)に記載の希土類ボンド磁石用組成 物.

【0015】(4) 前記フッ素系樹脂粉末の平均粒径

が2~30μmである上記(1)ないし(3)のいずれ かに記載の希土類ボンド磁石用組成物。

【0016】(5) 前記希土類ボンド磁石用組成物は 酸化防止剤を含む上記(1)ないし(4)のいずれかに 記載の希土類ボンド磁石用組成物。

【0017】(6) 前記希土類ボンド礎石用組成物中 の前記酸化防止剤の含有量が2~12 vo1%である上記 (5) に記載の希土類ボンド磁石用組成物。

【0018】(7) 希土類磁石粉末を熱可塑性樹脂よ りなる結合樹脂で結合してなるボンド磁石であって、該 10 【0028】(17) 前記希土類磁石粉末は、上記 磁石中にフッ素系樹脂粉末が含まれていることを特徴と する希土類ボンド磁石。

【0019】(8) 前記フッ素系樹脂粉末の含有量が 前記熱可塑性樹脂に対し20vo1%以下である上記 (7) に記載の希土類ボンド磁石。

【0020】(9) 前記フッ素系樹脂粉末が四フッ化 エチレン樹脂(PTFE)、四フッ化エチレン・パーフ ルオロアルコキシエチレン共重合樹脂(PFA)、四フ ッ化エチレン・六フッ化プロピレン共重合樹脂(FE P)、四フッ化エチレン・六フッ化プロピレン・パーフ ルオロアルコキシエチレン共重合樹脂(EPE)、四フ ッ化エチレン・エチレン共重合樹脂(ETFE)、三フ ッ化塩化エチレン共重合樹脂(PCTFE)、三フッ化 塩化エチレン・エチレン共重合樹脂(ECTFE)、フ ッ化ビニリデン樹脂(PVDF)、フッ化ビニル樹脂 (PVE) からなる群より選択された少なくとも一種で 構成される上記(7)または(8)に記載の希土類ボン

【0021】(10) 前記希土類ボンド磁石は射出成 形法により成形されたものであり、かつ、前記希土類磁 30 石粉末の含有量が68~76vo1%である上記(7)な いし(9)いずれかに記載の希土類ボンド磁石。

【0022】(11) 前記希土類ボンド磁石は押出成 形法により成形されたものであり、かつ、前記希土類磁 石粉末の含有量が78.1~83 vo1%であることを特 徴とする上記(7)ないし(9)のいずれかに記載の希 土類ボンド磁石。

【0023】(12) 前記希土類ボンド磁石は圧縮成 形法により成形されたものであり、かつ、前記希土類磁 石粉末の含有量が78~86vo1%であることを特徴と する上記(7)ないし(9)のいずれかに記載の希土類 ボンド磁石。

【0024】(13) 前記圧縮成形法は前記熱可塑性 樹脂の熱変形温度以上の温度で加圧成形を行う温間成形 法である上記(12)に記載の希土類ボンド磁石。

【0025】(14) 前記希土類磁石粉末は、Smを 主とする希土類元素と、Coを主とする遷移金属とを基 本成分とするものである上記(7)ないし(13)のい ずれかに記載の希土類ボンド磁石。

だし、RはYを含む希土類元素のうち少なくとも1種) と、Feを主とする遷移金属と、Bとを基本成分とする ものである上記(7)ないし(13)のいずれかに記載 の希土類ボンド磁石。

【0027】(16) 前記希土類磁石粉末は、Smを 主とする希土類元素と、Feを主とする遷移金属と、N を主とする格子間元素とを基本成分とするものである上 記(7)ないし(13)のいずれかに記載の希土類ボン ド磁石。

(14)ないし(16)のいずれかに記載の希土類磁石 粉末のうち、少なくともいずれか2種を混合したもので ある上記(7)ないし(13)のいずれかに記載の希土 類ポンド磁石。

【0029】(18) 等方性の磁気エネルギー積(BH) maxが4. 5MCOe以上である上記(7)ないし(17) のいずれかに記載の希土類ボンド磁石。

【0030】(19) 異方性の磁気エネルギー積(BH) maxが10MCOe以上である上記(7)ないし(17)の いずれかに記載の希土類ボンド磁石。

【0031】(20) 空孔率が2 vo1%以下である上 記(7)ないし(19)のいずれかに記載の希土類ボン ド磁石。

【0032】(21) 希土類磁石粉末と熱可塑性樹脂 よりなる結合樹脂とフッ素系樹脂粉末とを含む希土類ボ ンド磁石用組成物を調製する工程と、該希土類ボンド磁 石用組成物を所望の形状に成形する工程とを含むことを 特徴とする希土類ボンド磁石の製造方法。

【0033】(22) 前記希土類ボンド磁石用組成物 を調製する工程は前記結合樹脂の軟化温度以上の温度で 混練する工程を含む上記(21)に記載の希土類ボンド 磁石の製造方法。

【0034】(23) 前記希土類ボンド磁石用組成物 は前記フッ素系樹脂粉末を前記熱可塑性樹脂に対し20 vo1%以下含有する上記(21)または(22)に記載 の希土類ボンド磁石の製造方法。

【0035】(24) 前記フッ素系樹脂粉末の平均粒 径は2~30µmである上記(21)ないし(23)の いずれかに記載の希土類ボンド磁石の製造方法。

【0036】(25) 前記希土類ボンド磁石用組成物 は酸化防止剤を含む上記(21)ないし(24)のいず れかに記載の希土類ボンド磁石の製造方法。

【0037】(26) 前記希土類ボンド磁石用組成物 は前記酸化防止剤を2~12vo1%含有する上記(2 5) に記載の希土類ボンド磁石の製造方法。

【0038】(27) 前記成形する工程は射出成形法 によるものである上記(21)ないし(26)のいずれ かに記載の希土類ボンド磁石の製造方法。

【0039】(28) 前記成形する工程は押出成形法 【0026】(15) 前記希土類磁石粉末は、R(た 50 によるものである上記(21)ないし(26)のいずれ

かに記載の希土類ボンド磁石の製造方法。

【0040】(29) 前記成形する工程は圧縮成形法 によるものである上記(21)ないし(26)のいずれかに記載の希土類ボンド磁石の製造方法。

【0041】(30) 前記圧縮成形法は前記熱可塑性 樹脂の熱変形温度以上の温度で加圧成形を行う温間成形 法である上記(29)に記載の希土類ボンド磁石の製造 方法。

[0042]

【発明の実施の形態】本発明の希土類ボンド磁石用組成 10 物、希土類ボンド磁石および希土類ボンド磁石の製造方 法について説明する。

【0043】[希土類ボンド磁石]まず、本発明の希土 類ボンド磁石について説明する。

【0044】本発明の希土類ボンド磁石は、以下のような希土類磁石粉末と、熱可塑性樹脂と、潤滑剤として機能し得るフッ素系樹脂粉末とを含み、さらに必要に応じて酸化防止剤、その他の添加剤を含むものである。

【0045】1. 希土類磁石粉末

希土類磁石粉末としては、希土類元素と遷移金属とを含 20 む合金よりなるものが好ましく、特に次の [1] ~ [5] がより好ましい。

【0046】[1] Smを主とする希土類元素と、Coを主とする遷移金属とを基本成分とするもの(以下、Sm-Co系合金と言う)。

【0047】[2] R(ただし、RはYを含む希土類元素のうち少なくとも1種)と、Feを主とする選移金属と、Bとを基本成分とするもの(以下、R-Fe-B系合金と言う)。

【0048】[3] Smを主とする希土類元素と、Feを主とする遷移金属と、Nを主とする格子間元素とを基本成分とするもの(以下、Sm-Fe-N系合金と言う)。

【0049】 [4] R(ただし、RはYを含む希土類元素のうち少なくとも1種)とFe等の遷移金属とを基本成分とし、ナノメーターレベルで磁性相を有するもの(以下、ナノ結晶磁石と言う)。

【0050】[5] 前記[1]~[4]の組成のうち、少なくともいずれか2種を混合したもの。この場合、混合する各磁石粉末の利点を併有することができ、より優れた磁気特性を容易に得ることができる。

【0051】 $Sm-Co系合金の代表的なものとしては、<math>SmCo_s$ 、 Sm_2 $TM_{1.7}$ (ただしTMは、遷移金属)が挙げられる。

【0052】R-Fe-B系合金の代表的なものとしては、Nd-Fe-B系合金、Pr-Fe-B系合金、Nd-Pr-Fe-B系合金、Ce-Nd-Fe-B系合金、Ce-Pr-Nd-Fe-B系合金、Cn5におけるFeの一部をCo、Ni等の他の遷移金属で置換したもの等が挙げられる。

[0053] Sm-Fe-N系合金の代表的なものとしては、Sm2Fe,,合金を窒化して作製したSm2Fe,,N,が挙げられる。

【0054】前記磁石粉末における希土類元素としては、Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、ミッシュメタルが挙げられ、これらを1種または2種以上含むことができる。

【0055】また、前記遷移金属としては、Fe、Co、Ni等が挙げられ、とれらを1種または2種以上含むことができる。さらに、磁気特性を向上させるために、磁石粉末中には、必要に応じ、B、Al、Mo、Cu、Ga、Si、Ti、Ta、Zr 、Hf 、Ag 、Zn 等を含有することもできる。

【0056】磁石粉末の製造方法としては、特に限定されず、例えば、溶解・鋳造により合金インゴットを作製し、この合金インゴットを適度な粒度に粉砕し(さらに分級し)て得られたもの、アモルファス合金を製造するのに用いる急冷薄帯製造装置で、リボン状の急冷薄片(微細な多結晶が集合)を製造し、この薄片(薄帯)を適度な粒度に粉砕し(さらに分級し)て得られたもの等、いずれでもよい。

[0057]また、磁石粉末の平均粒径は、特に限定されないが、 $0.5\sim50\mu$ m程度が好ましく、 $1\sim30\mu$ m程度がより好ましく、 $2\sim28\mu$ m程度がさらに好ましい。

【0058】上記磁石粉末の粒径分布は、均一であっても、またはある程度分散されていてもよいが、後述するように少量の結合樹脂で成形する場合、良好な成形性を得るためには、磁石粉末の粒径分布はある程度分散されている(バラツキがある)ことが好ましい。これにより、得られたボンド磁石の空孔率をより低減することもできる。

【0059】なお、前記[5]の場合、混合する磁石粉末の組成毎に、その平均粒径が異なっていてもよい。このように、平均粒径の異なる2種以上の磁石粉末を混合したものを用いた場合、十分な混合、混練によって、粒径の大きい磁石粉末の間に粒径の小さい磁石粉末が入るような状態となる確率が高くなる。よって、コンパウンド内での磁石粉末の充填率を高めることができ、ボンド磁石の磁気特性の向上に寄与する。

【0060】とのような磁石粉末の磁石中での好適な含有量は、磁石の成形方法に応じた好適な範囲で決定される。

【0061】すなわち、圧縮成形により製造される希土類ボンド磁石の場合、希土類磁石粉末の含有量は、78~86 vol%程度であり、特に80~86 vol%が好ましい。

【0062】また、押出成形により製造される希土類ボ 50 ンド磁石の場合、希土類磁石粉末の含有量は、78.1

~8 3 vo1%程度であり、特に80~8 3 vo1%が好ましい。

【0063】さらに、射出成形により製造される希土類ボンド磁石の場合、希土類磁石粉末の含有量は、68~76 vol%程度であり、特に70~76 vol%が好ましい。

【0064】それぞれの成形方法において磁石粉末の含有量が少な過ぎると、磁気特性(特に磁気エネルギー積)の向上が図れず、一方、磁石粉末の含有量が多過ぎると、相対的に結合樹脂の含有量が少なくなり、成形時 10 におけるコンパウンドの流動性が低下し、成形が困難または不能となる。

【0065】2. 結合樹脂(バインダー) 結合樹脂(バインダー)としては、熱可塑性樹脂(結合 樹脂粉末)が使用される。

【0066】本発明に使用し得る熱可塑性樹脂として は、例えば、ポリアミド(例:ナイロン6、ナイロン4 6、ナイロン66、ナイロン610、ナイロン612、 ナイロン11、ナイロン12、ナイロン6-12、ナイ ロン6-66)、熱可塑性ポリイミド、芳香族ポリエス 20 テル等の液晶ポリマー、ポリフェニレンオキシド、ポリ フェニレンサルファイド、ポリエチレン、ポリプロピレ ン等のポリオレフィン、変性ポリオレフィン、ポリカー ボネート、ポリメチルメタクリレート、ポリエーテル、 ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルイミド、ポ リアセタール等、またはこれらを主とする共重合体、ブ レンド体、ポリマーアロイ等が挙げられ、これらのうち の1種または2種以上を混合して用いることができる。 【0067】これらのうちで、成形性の向上がより顕著 であり、機械的強度が強いことからポリアミドが特に好 30 ましい。また、耐熱性向上の点から、液晶ポリマー、ポ リフェニレンサルファイドを主とするものが好ましい。 これらの熱可塑性樹脂は、磁石粉末との混練性にも優れ

【0068】熱可塑性樹脂は、融点が400℃以下のものが好ましく、300℃以下のものがより好ましい。融点が400℃を超えると成形時の温度が上昇し、磁石粉末等の酸化が生じ易くなる。

【0069】また、流動性、成形性をより向上させるために用いられる熱可塑性樹脂の平均分子量(重合度)は、10000~60000程度であるのが好ましく、12000~30000程度がより好ましい。

【0070】以上のような結合樹脂粉末の希土類ボンド 磁石中における割合は、特に限定されないが、後述する 酸化防止剤等の添加剤との合計量で14~32vo1%程度であるのが好ましく、14~30vo1%程度がより好ましく、14~28vo1%程度がさらに好ましい。結合樹脂粉末の含有量が多すぎると磁気特性(特に磁気エネルギー積)の向上が図れず、また、結合樹脂粉末の含有量が少な過ぎると成形性が低下し、極端な場合には成形 50

が困難または不能となる。

【0071】3.フッ索系樹脂粉末

本発明の希土類ボンド磁石は、ファ素系樹脂粉末を含有することを特徴とする。

【0072】フゥ素系樹脂は融点が高く(320℃ ~)、希土類ボンド磁石用組成物の混練時や磁石の成形 時においても溶融しないため、例えば潤滑剤として機能 し、金型と成形体との間の摩擦係数を低減させることに より、金型と成形体との滑り性を向上させる。

[0073] 例えば、圧縮成形において成形体が金型から取出される際、成形体と金型内面との摺動面の摩擦が低減されるため、離型(除材)が容易となる。また、押出成形の場合、押出機の金型とコンパウンドとの摩擦が低減され、押出速度を速くすることが可能となり生産性の向上に寄与する。同様に、射出成形の場合も、成形体と金型との滑り性が向上するため、例えば、イジェクタービンの圧力(抜き圧)を小さくすることができ、離型(除材)が容易となる。

【0074】このようなフッ素系樹脂としては、例えば、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)、四フッ化エチレン・パーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂(PFA)、四フッ化エチレン・六フッ化プロピレン共重合樹脂(FEP)、四フッ化エチレン・大フッ化プロピレン・パーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂(EPE)、四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂(ETFE)、三フッ化塩化エチレン・エチレン共重合樹脂(ECTFE)、フッ化塩化エチレン・エチレン共重合樹脂(ECTFE)、フッ化塩にエチレン・エチレン共重合樹脂(ECTFE)、フッ化ビニリデン樹脂(PVDF)、フッ化ビニル樹脂(PVE)から選ばれた少なくとも一種が挙げられるが、入手容易性等から、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)が特に好ましく、これらのうち1種または2種以上を混合して用いることができる。

【0075】希土類ボンド磁石中のフッ素系樹脂粉末の含有量は、前記熱可塑性樹脂に対し20vo1%以下であることが好ましく、1~15vo1%程度がより好ましい。

【0076】フッ素系樹脂粉末の含有量が多過ぎると磁石の磁気的特性および機械的特性が低下し、一方、含有量が少な過ぎると、例えば上記潤滑剤としての効果が十40分に発揮されない。

【0077】また、フッ素系樹脂粉末の粒径は特に限定されないが、2~30μm程度であることが好ましい。粒径が小さ過ぎるとコンパウンド中に分散させることが困難となり、例えば上記潤滑作用が十分に発揮されず成形性向上の効果が得られない。一方、粒径が大き過ぎると、磁石粉末と同程度以上の大きさとなり、十分な潤滑効果を得るためには添加量を増やす必要があり、添加量を増やすと磁石の機械的特性の劣化が著しくなる場合があるため好ましくない。

【0078】また、フッ素系樹脂粉末の粒径分布は、均

一でもある程度分散されていてもよいが、成形時の良好 な成形性を得るためには、フッ素系樹脂粉末の粒径分布 は、ある程度分散されている(バラツキがある)のが好 ましい。これにより、得られたボンド磁石の空孔率をよ り低減することもできる。

11

【0079】さらに、本発明の希土類ボンド磁石は、他 **に潤滑剤または可塑剤等を補助的に含んでいてもよい。** このようなものとしては、例えば、シリコーンオイル、 各種ワックス、脂肪酸(例えばオレイン酸)、アルミ ナ、シリカ、チタニア等の各種無機潤滑剤等が挙げられ 10 る。とれらのうちの少なくとも一種を添加することによ って、より良好な潤滑効果が得られ、成形時における材 料の流動性が一層向上する。特に、シリコーンオイルや 脂肪酸等の液状潤滑剤の補助的な添加は、フッ素系樹脂 粉末の濡れ性の向上に寄与し、コンパウンド中の分散性 を向上させることができる。

【0080】4. 酸化防止剂

本発明の希土類ボンド磁石は、酸化防止剤を含有してい るととが好ましい。

用組成物を混練する際等に、希土類磁石粉末の酸化(劣 化、変質)や結合樹脂の酸化(希土類磁石粉末の金属成 分が触媒として働くことにより生じるものと推定され る)を防止する。

【0082】この酸化防止剤は、希土類ボンド磁石用組 成物の混練時や成形時等の中間工程において揮発した り、変質したりする場合があるので、希土類ボンド磁石 中には、その一部が残留した状態で存在する。したがっ て、希土類ボンド磁石中の酸化防止剤の含有量(残留 量) は、後述する希土類ボンド磁石用組成物中の添加量 30 に対し、10~95%程度、好ましくは20~91%程 度である。

【0083】本発明の磁石において、空孔率は、2 vol %以下であるのが好ましく、1. 8 vo1%以下がより好 ましい。空孔率が高すぎると、磁石粉末の組成、結合樹 脂の組成、含有量等の他の条件によっては、磁石の機械 的強度および磁気特性が低下するおそれがある。

【0084】本発明の希土類ボンド磁石は、等方性の場 合、磁気エネルギー積(BH)maxが4.5 MCOe以上である のが好ましく、6 MCOe以上であるのがより好ましい。ま 40 性が低下し、極端な場合には成形が困難または不能とな た、異方性の場合、磁気エネルギー積(BH)maxが10MCO e以上であるのが好ましく、12MCOe以上であるのがよ り好ましい。

【0085】なお、本発明の希土類ボンド磁石の形状、 寸法等は特に限定されず、例えば、形状に関しては、例 えば、円柱状、角柱状、円筒状、円弧状、平板状、湾曲 板状等のあらゆる形状のものが可能であり、その大きさ も、大型のものから超小型のものまであらゆる大きさの ものが可能である。

【0086】[希土類ボンド磁石用組成物]次に、本発 50 【0095】4. 酸化防止剤

明の希土類ボンド磁石用組成物について説明する。

[0087] 本発明の希土類ボンド礎石用組成物は、前 述した希土類磁石粉末と、前述した熱可塑性樹脂と、前 述したフッ素系樹脂粉末と、必要に応じて前述した酸化 防止剤等の添加剤とを混合した混合物または該混合物を 混練してなるものである。

[0088] 1. 希土類磁石粉末

希土類ボンド磁石用組成物中の希土類磁石粉末の添加量 は、得られる希土類ボンド磁石の磁気特性と、成形時に おける該組成物の溶融物の流動性とを考慮して決定され

【0089】すなわち、圧縮成形に供される希土類ボン ド磁石用組成物の場合、酸組成物中の希土類磁石粉末の 含有量(添加量)は、特に限定されないが、78~86 vo1%であることが好ましく、80~86vo1%がより好

【0090】また、押出成形に供される希土類ボンド磁 石用組成物の場合、該組成物中の希土類磁石粉末の含有 量 (添加量) は、特に限定されないが、78.1~83 【0081】酸化防止剤は、後述する希土類ボンド磁石 20 vol%であることが好ましく、80.5~83vol%がよ り好ましい。

【0091】さらに、射出成形に供される希土類ボンド 磁石用組成物の場合、該組成物中の希土類磁石粉末の含 有量(添加量)は、特に限定されないが、68~76vo 1%であることが好ましく、70~76 vo1%がより好ま しい。

[0092] それぞれの成形方法において、磁石粉末が 少な過ぎると磁気特性(特に磁気エネルギー積)の向上 が図れず、一方、磁石粉末の含有量が多過ぎると相対的 に結合樹脂の含有量が少なくなるので成形が困難または 不能となる。

【0093】2. 結合樹脂

希土類ボンド磁石用組成物中の結合樹脂粉末の含有量 は、特に限定されないが、前記酸化防止剤等の添加剤と の合計量で14~32 vo1%程度が好ましく、14~3 0 vo1%程度がより好ましく、14~29 vo1%程度がさ らに好ましい。結合樹脂粉末の含有量が多すぎると、磁 気特性 (特に磁気エネルギー積) の向上が図れず、ま た、結合樹脂粉末の含有量が少な過ぎると組成物の流動

【0094】3. フッ素系樹脂粉末

希土類ボンド磁石用組成物中、前述したフッ素系樹脂粉 末の含有量(添加量)は特に限定されないが、前記熱可 塑性樹脂に対して20 vo1%以下とするのが好ましく、 1~15 vo1%程度とするのがより好ましい。フッ素系 樹脂粉末の添加量が多過ぎると磁石の磁気的特性および 機械的特性が低下し、添加量が少な過ぎると、例えば潤 滑効果が十分に得られない。

13 本発明の希土類ボンド磁石用組成物は、酸化防止剤を含 有していることが好ましい。

【0096】酸化防止剤は、前述したように、希土類ボ ンド磁石用組成物を混練する際等に、希土類磁石粉末の 酸化(劣化、変質)や結合樹脂の酸化(希土類磁石粉末 の金属成分が触媒として働くことにより生じるものと推 定される)を防止する。

【0097】この酸化防止剤の添加により、次のような 効果が得られる。

【0098】まず第1に、希土類磁石粉末および結合樹 10 脂の酸化を防止し、希土類磁石粉末の表面に対する結合 樹脂の良好な濡れ性を維持するので、磁石粉末と結合樹 脂との混練性が向上する。

【0099】第2に、希土類磁石粉末の酸化を防止し、 磁石の磁気特性の向上に寄与するとともに、希土類ボン ド磁石用組成物の混練時、成形時における熱的安定性の 向上に寄与し、少ない結合樹脂量でも良好な成形性を確 保することができる。

【0100】酸化防止剤としては、希土類磁石粉末等の 酸化を防止または抑制し得るものであればいかなるもの 20 でもよく、例えば、アミン系化合物、アミノ酸系化合 物、ニトロカルボン酸類、ヒドラジン化合物、シアン化 合物、硫化物等の磁石粉末表面を不活性化させるキレー ト化剤が好適に使用される。なお、酸化防止剤の種類、 組成等については、これらのものに限定されないことは 言うまでもない。

【0101】希土類ボンド磁石用組成物中の酸化防止剤 の添加量は、特に限定されないが、 $1\sim12$ vol%程度 であるのが好ましく、2~10 vo1%程度であるのが好

【0102】酸化防止剤等の添加量が少な過ぎると十分 な酸化防止効果が得られず、一方、添加量が多過ぎると 相対的に樹脂量が減少し、成形体の機械的強度が低下す る傾向を示す。

【0103】なお、本発明では、酸化防止剤の添加量は 前記範囲の下限値以下であってもよく、また無添加であ ってもよい。

【0104】5. その他の添加剤

本発明の希土類ボンド磁石用組成物は、必要に応じてさ らに各種の添加剤を含んでいてもよい。例えば、前述し 40 た潤滑剤の添加は、成形時の流動性を向上させるので、 より少ない結合樹脂の添加量で同様の特性を得ることが できるので好ましい。この潤滑剤の添加量は特に限定さ れないが、1~5 vo1%程度が好ましく、1~3 vo1%程 度がより好ましい。との範囲の添加量とすることによ り、磁石の特性を劣化させることなく潤滑機能を有効に 発揮させることができる。

【0105】希土類ボンド磁石用組成物の混合、調製 は、例えば、V型混合機等の混合機や攪拌機を用いて行 われる。また、混合物の混錬は、例えば、2軸押出混錬 50 【0115】このような温間成形とすることにより、金

機、ロール式混練機、ニーダー等の混練機を用いて行わ

【0106】また、混合物の混練は、結合樹脂の軟化温 度 (軟化点またはガラス転移点) 以上の温度で行われる のが好ましい。これにより、混練の効率が向上し、常温 で混練する場合に比べてより短時間で均一に混練すると とができる。さらに、結合樹脂の粘度が下がった状態で 混練されるので、希土類磁石粉末の周囲を結合樹脂が覆 うような状態となり、希土類ボンド破石用組成物中およ びそれより製造された磁石中の空孔率の減少に寄与す

【0107】なお、混練に伴う材料自体の発熱等によ り、混練温度は変化し易いので、例えば加温・冷却手段 を備え、温度制御が可能な混練機を用いて混練するのが 好ましい。

【0108】また、希土類ボンド磁石用組成物(混練物 の場合)の密度は、理論密度(組成物中の空孔を0とし たときの密度)の80%以上であるのが好ましく、85 %以上であるのがより好ましい。また、希土類ボンド磁 石用組成物 (混練物の場合) の密度は、希土類磁石粉末 の密度の60%以上であるのが好ましく、70%以上で あるのがより好ましい。希土類ボンド磁石用組成物の密 度がこのような範囲であると、成形圧をより低くするこ とができる。

【0109】また、本発明の希土類ボンド磁石用組成物 の形態としては、さらにペレット化されたもの(例えば 粒径1~12mm程度)等であってもよい。このような混 練物やそのペレットを用いると、圧縮成形、押出成形、 射出成形の成形性がより向上する。さらにペレットの使 用は取扱性の向上にも寄与する。

【0110】 [希土類ボンド磁石の製造方法] 本発明の 希土類ボンド磁石の製造方法は、希土類磁石粉末と熱可 塑性樹脂よりなる結合樹脂とフッ素系樹脂粉末とを含む 希土類ボンド磁石用組成物を所望の形状に成形すること を特徴とする。

【0111】上述のように希土類ボンド磁石用組成物を 調製し、この組成物を用いて例えば圧縮成形法、押出成 形法または射出成形法により磁石形状に成形することに より行われる。

【0112】以下、各成形法について説明する。

[0113][1]圧縮成形法

前述した希土類ボンド磁石用組成物(コンパウンド)を 製造し、この組成物を圧縮成形機の金型内に充填し、磁 場中(配向磁場が例えば5~20kOe、配向方向は、

梃、横、ラジアル方向のいずれも可)または無磁場中で 圧縮成形する。

【0114】この圧縮成形は温間成形法によることが好 ましい。すなわち、熱可塑性樹脂の熱変形温度以上の温 度で加圧成形を行うことが好ましい。

型内での成形材料の流動性が向上し、低い成形圧で、寸 **法精度のよい成形をすることができる。すなわち、好ま** しくは50kgf/mm²以下、より好ましくは30kgf/mm² 以下、さらに好ましくは10kgf/mm²以下の成形圧で成 形(賦形)することができ、成形への負荷が少なく、成 形が容易となるとともに、リング状、平板状、湾曲板状 等の薄肉部を有する形状のものや長尺のものでも、良好 かつ安定した形状、寸法のものを量産することができ

【0116】また、温間成形とすることにより、前述し 10 たような低い成形圧でも、得られた磁石の空孔率を低く することができる。

【0117】さらに、温間成形とすることにより、金型 内での成形材料の流動性が向上し、磁気配向性が向上す るとともに、成形時における希土類磁石粉末の保磁力の 低下により、磁場中成形の場合、見かけ上高い磁場をか けたものとなるので、配向方向にかかわらず、磁気特性 を向上することができる。

【0118】このようにして圧縮成形した後、成形金型 から除材して、希土類ボンド磁石を得る。

【0119】[2]押出成形法

希土類磁石粉末と、熱可塑性樹脂と、潤滑剤としてフッ 素系樹脂粉末と、必要に応じて酸化防止剤とを含む希土 類ボンド磁石用組成物(混合物)を、前述したような混 練機を用いて十分に混練し混練物を得る。とのとき、混 練温度は、前述したような条件(例えば結合樹脂の軟化 温度等)を考慮して決定され、例えば150~350℃ 程度とされる。なお、混練物は、さらにペレット化され て使用されてもよい。

【0120】以上のようにして得られた希土類ボンド磁 石用組成物の混練物(コンパウンド)を、押出成形機の シリンダ内で、熱可塑性樹脂の溶融温度以上の温度に加 熱して溶融し、この溶融物を磁場中または無磁場中(配 向磁場が例えば10~20kOe)で、押出成形機のダイ から押し出す。

【0121】成形体は、例えばダイから押し出される際 に冷却されて固化する。その後、押し出された長尺の成 形体を適宜切断することにより、所望の形状、寸法の希 土類ボンド磁石を得る。

【0122】希土類ボンド磁石の横断面形状は、押出成 40 形機のダイ(内ダイおよび外ダイ)の形状の選定により 決定され、薄肉のものや異形断面のものでも容易に製造 することができる。また、成形体の切断長さの調整によ り、長尺の磁石を製造することもできる。

【0123】以上のような方法により、磁石の形状に対 する自由度が広く、少ない樹脂量でも流動性、成形性に 優れ、寸法精度が高く、また、連続的な製造が可能で量 産に適した希土類ボンド磁石を製造することができる。

【0124】[3]射出成形法

希土類磁石用組成物を、上記押出成形法の場合と同様に 50 B。Ga、粉末(平均粒径=28μm)

混練する。

【0125】次に、この混練物(コンパウンド)を、射 出成形機の射出シリンダ内で、熱可塑性樹脂の溶融温度 以上の温度に加熱して溶融し、との溶融物を磁場中また は無磁場中 (配向磁場が例えば 1 0~20 kOe) で、射 出成形機の金型内に注入する。このとき、射出シリンダ 内の温度は220~350℃程度が好ましく、射出圧力 は30~120 kgf/cm² 程度が好ましく、金型温度は、 70~110℃程度が好ましい。

【0126】その後、成形体を冷却固化し、所望の形 状、寸法の希土類ボンド磁石を得る。とのとき冷却時間 は、5~30秒程度が好ましい。

【0127】希土類ボンド磁石の形状は、射出成形機の 金型形状に依存し、この金型のキャビティの形状の選定 により、薄肉のものや異形のものでも容易に製造すると とができる。

【0128】以上のような方法により、磁石の形状に対 する自由度が押出成形の場合よりさらに広く、少ない樹 脂量でも流動性、成形性に優れ、寸法精度が高く、ま 20 た、成形サイクルが短く、量産に適した希土類ボンド磁 石を製造することができる。

【0129】なお、本発明の希土類ボンド磁石の製造方 法において、混練条件、成形条件等は、上記範囲のもの に限定されないことは言うまでもない。

[0130]

【実施例】以下、本発明の具体的実施例について説明す

[0131] (実施例1~17、比較例1~4) 下記組 成①、②、③、④、⑤、⑥、⑦の7種の希土類磁石粉末 と、下記A、B、Cの3種の熱可塑性樹脂からなる結合 樹脂粉末と、下記ア、イのフゥ素系樹脂粉末と、下記 ア、イの潤滑剤と、ヒドラジン系酸化防止剤と、補助潤 滑剤としてオレイン酸とを用意し、これらを表1に示す 所定の組み合わせおよび量で混合した。また、各実施例 のフッ素系樹脂粉末の平均粒径を表2に示す。

【0132】なお、磁石粉末、フッ素系樹脂粉末および 粉末状の潤滑剤の平均粒径は、F.S.S.S.(Fischer Sub-S ieve Sizer)法により測定した。

[0133]希土類磁石粉末:

- ① 急冷Nd, 2 Fe, 8 Co, B, 粉末 (平均粒径= 18 µm)
 - ② 急冷Nd。Pr4 Fes2 B。粉末(平均粒径=1 $7 \mu m$)
 - ③ 急冷Νdı 2 Feε 2 Bε粉末 (平均粒径=19μ m)
 - 4 Sm (Coo. eo. Cuo. oe Feo. s 2 Z Го. о і в) в. о 粉末 (平均粒径=21 μm)
 - ⑤ 急冷Sm₂Feι,N。粉末(平均粒径=2μm)
 - ⑤ HDDR法による異方性Nd₁。Fe₃。Co₁₁

特開2000-36403

⑦ ナノ結晶Nd。.。Fe。。Bi s. s Cos Cr *フッ素系樹脂粉末: 。 粉末 (平均粒径=15μm)

熱可塑性樹脂:

A. ポリアミド(ナイロン12)(熱変形温度:145

°C、融点175°C)

B. 液晶ポリマー(熱変形温度:180℃、融点280

C. ポリフェニレンサルファイド(PPS)(熱変形温

度:260℃、融点280℃)

ア. 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)

イ. 四フッ化エチレン・エチレン共重合体(ETFE)

潤滑剤:

ア. 金属石けん (ステアリン酸亜鉛)

イ. シリコーンオイル

[0134]

【表1】

2	1 成 [vol%]				組成	[vo1%]		
実施例1	部がり 根据を基本が関す を作品上対	80. 12. 1. 6.	ONEG	英施例12	PURE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE		75. 22. 2.	9
実施例2	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	81. 13. 1.	0730	実施913			70. 21. 6.	0 00000
実施例3	部的分 : フッ素系使脂イ:	83. 14. 2.	550	実施例14	カンファカ	機能イ	70. 21. 0. 1.	7080
実施例4	研修の 機能点 ファ素系制度ア 機能がある。 機能がある。	82. 12. 1. 0. 4.	00037	実施例15		:	40. 36. 17.	000000C
実施例5	開始で ファ素系制能ア 酸化防止制	82. 12. 1.	0730	実施 例16	ラッ素が を は の の の の の の の の の の の の の	:	2. 0. 4. 78.	1
実施到6	出物の 根施見 フッ葉系樹脂イ	81. 16. 1.	5 8 7	実施例17	野泉	出版イ	21. 0. 79. 17.	54 055
実施例7	研究の ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	40. 42. 11. 1. 0. 4.	009156	比較例1	フッ東ス		3. 84. 14. 2.	000
実施例8	酸化防止剤 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	82. 12. 1. 4.	0 1 2 7	比較例2		例:	81. 11. 0. 5.	07445
実施例 9	開約の 機振 B ファ素系機能イ 酸化防止剤	82. 10. 0. 6.	5 1 9 5	比較例3		角	71. 21. 1. 5.	5285
実施例10	研制の 機能を ファ素系規能イ	80. 14. 1. 4.	0037	比較例4		:	44. 55.	0
実施例11	動化防止剤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25. 23. 24. 20.	7 000785	比较到5	TAXES		88. 12.	0

【0135】希土類ボンド磁石用組成物中の熱可塑性樹 脂(結合樹脂)に対するフッ素系樹脂粉末の含有割合 [vo1%] を下記表2に示す。

[0136] 【表2】

	結合樹脂に対するフッ素系 樹脂粉末の割合 [vol %]	フッ素系側脂粉末の 平均粒径 [μm]
実施例1	9.8	2.0
突施例 2	9.5	5.3
実施例3	13.8	3.6
実施例4	8.3	30.0
実施例 5	10.2	6.8
突放例 6	10.1	3.7
実施例7	9.2	4.8
実施例8	9, 9	2. 6
実施例 9	8.9	5.5
実施例10	9.3	17.4
実施例11	8.7	10.1
実施例12	9. 2	8.6
実施例18	8.8	25.3
実施例14	8.3	20.9
実施例15	12.9	12.5
実施例16	1. 9	8.5
実施例17	20.0	4.6
比較例1		
比較例2		
比較例3		
比較例 4		
比較例 5		_

【0137】次に、表1に示す組成の各混合物をスクリュー式混練機(装置 a)またはニーダー(装置 b)を用いて十分に混練し、希土類ボンド磁石用組成物(コンパウンド)を得た。このときの混練条件を表3、表4に示す。なお、コンパウンドの密度は、いずれも、理論密度の85%以上、磁石粉末の70%以上を達成していた。

【0138】次に、前記コンパウンドを用い、磁場中または無磁場中で成形し、除材して所望形状の希土類ボンド磁石を得た。とのときの成形方法および成形条件は、表3、表4に示す通りである。

[0139]

【表3】

		21							
		混雜条件	ļ-	成 形 条 件					
	美	温線温度	起練時間	成形方法	金型温度	[2]	成形圧力	配向磁場	
		ី [ប]	[min]		高温部	任道部	[kgf/m*]	[k0e]	
実施例1	8	150~250	10~20	温間成形	230	100	15	0	
実施例2	8.	150~250	10~20	温間成形	230	001	15	0	
実施例3		150~250	10~20	温閒成形	230	100	20	0	
実施例4	ъ	230	40	温間成形	230	100	20	20	
実施例 5	ь	350	30	温間成形	320	200	20	15	
実施例6	8	280~360	15~30	押出成形	320	230	5	0	
実施例7	a	150~250	10~20	押出成形	250	150	4	0	
実施例8	a	150~250	10~20	押出成形	250	150	4	15	
実施例9	ь	320	30	摄影成形	320	200	В	0	
突拉例10	ь	320	40	押出成形	320	200	6	0	

表4へ続く

[0140]

* *【表4】

		混雜条件	† _		É	彩条	‡	
	技量	建線湿度 [℃]	混雜時間 [win]	成形方法	会型程 高温部	優獨歌 [℃]	成形圧力 {kgf/m²}	配向磁場 [kOe]
実施例11	8.	260~360	15~30	射出成形	350	200	20	1 5
実施例12	a	260~360	15~30	射出成形	350	200	20	15
実施例13	a.	280~360	15~30	射出成形	350	200	20	0
実施例14	b	230	20	射出成形	230	120	20	15
実施例15	ъ	230	50	射出成形	230	120	20	15
実施例16	a	230~320	15~30	押出成形	320	230	7	0
実施例17	8	230~320	15~30	押出成形	320	230	4	0
比較例 1	ъ	320	40	遵循成形	320	200	5 5	15
比較例2	a	150~250	10~20	押出成形	250	150	10	0
比較例3	a	150~250	10~20	射出成形	280	120	40	15
比較例4	ъ	150~250	10~20	射出成形	280	120	1 0	0
比較例5	ь	宝 &	80	圧縮成形	宝墨	室 温	80	0

注) 押出成形の材料温度は加熱温度 射出成形の材料温度は射出時の温度を示す。

- 【0141】得られた磁石の形状、寸法、組成、外観 (目視観察)、機械的強度、離型性、磁気特性等を表 5 40 ~表8に示す。
- 【0142】磁石の機械的強度は、別途に外径15 mm、 高さ3㎜の試験片を無磁場中で、表3、表4に示す条件 で成形し、この試験片を用い剪断打ち抜き法により評価 した。
- 【0143】また、離型性は成形法ごとに各々下記の方 法により評価を行った。
- 【0144】圧縮成形法の場合、成形品の抜き取り時の 抜き圧により評価を行った。

- 「不良」、50%以下の場合を「良」とした。
- 【0146】押出成形法の場合、成形時の押出速度が4 mm/s未満の場合を「不良」、4 mm/s以上の場合を 「良」とした。
- 【0147】射出成形法の場合、金型の磁石抜き取り方 向のテーパ量を5/100mmとして離型を行ったとき、 離型が不可能である場合を「不良」、離型可能な場合を 「良」とした。
- 【0148】(比較例5)磁石粉末とエポキシ樹脂(熱 硬化性樹脂)よりなる結合樹脂とを表1に示す比率で混 合し、この混合物を室温下で混練し、得られたコンパウ 【0145】抜き圧が成形圧力の50%を超える場合を 50 ンドにより、表4に示す条件で圧縮成形(プレス成形)

特開2000-36403

23 を行い、希土類ボンド磁石を得た。

【0149】得られた成形品の形状、寸法、組成、外観 (目視観察)、機械的強度、離型性、磁気特性等を表 8 に示す。

し、この成形体を150℃で1時間熱処理して樹脂硬化 *【0150】なお、機械的強度については、上記と同様 にして評価を行った。

[0151]

【表5】

	斑	配石寸法 [mg]	磁石組成 [vol%]	[BECON] xear (BEC) [BECON]	密度 p [g/cm²]	空讯单 [%]	外担	接触的强度 [bgt/ser*]	かい。
実施例 1	円筒状	外径:18.0 内厚: 1.0 高さ: 5.5	田砂〇 : 81.1 地路A : 12.4 ファボ系射路砂末ア: 1.2 掛化防止剤 : 4.7	10.8	6. 33	0. 8	良好	8. 01	A
突線例 2	円施状	外径:20.5 内厚: 1.2 高さ: 3.0	田砂② : 81.3 協商A : 13.8 ファ菜系樹脂粉末ア: 1.3 酸化粉止剤 : 3.0	9. 0	6. 34	0. 6	良好	8. 13	良
実施網3	円断状	外径:24.0 肉厚: 2.0 高さ: 5.2	団物会 : 82.1 地図A : 14.3 ファ素系制版粉末イ: 2.0	12.0	7. 17	1. 6	良好	7. 89	良
実施例4	円飾状	外径:32.0 肉厚: 1.8 高さ: 7.0	田州(2) : 82.0 樹脂A : 12.0 ファ業末樹脂的末ア: 1.0 植助海浦南 : 0.1 盤化防止南 : 4.0	20. 1	6. 38	0. 9	良好	7. 80	良
実施例5	円筒状	外径:12.8 肉厚: 1.2 高さ: 3.0	研究(3) : 81.5 検験(3) : 12.6 フッ素系機動物末ア: 1.3 酸化防止剤 : 2.8	17. 5	7. 16	1. 8	良好	8. 33	页

安6へ続く

[0152]

※ ※【表6】

	磁石 形状	(mg) 展记4年 .	在左組成 [vol%]	紹気に排手 積 (BH)max [MGOe]	密度の[5/四]	空孔庫 [%]	外包	機械的強度 [kgf/sm ²]	雅改計生
実施例6	直方体	福 :20.0 高さ: 1.4	離初金 :80.7 機能B :16.6 フッ栗系樹脂粉末イ: 1.7	8. 4	7. 13	1. 0	良好	8. 15	Ą
実施例 7	円筒状	外径:55.0 肉厚: 2.5	田野の : 40.4 田野の : 42.4 田覧名 : 12.0 フラ系末財政的末ア: 1.1 和功政情報 : 0.1 限化防止料 : 3.1	10. 7	6. 43	0. 9	点 好	1.77	良
奥施河8	円断状	外径:12.5 肉厚: 1.5	田砂金 : 81.9 販路A : 12.1 フッ素系樹脂粉末イ: 1.2 酸付助止剤 : 3.7	15. 2	7. 15	1. 1	良好	7. 88	良
実施例9	円筒状	外径:40.0 内庫: 1.2 高さ: 5.5	開始の :83.8 開始 :10.3 ファ素系制度粉末イ:0.9 酸化防止剤 :3.4	10.7	6. 53	1. 6	良好	8. 21	良
実施列10	曲板状	外径: 5.5 内径: 4.4 角度: 120°	磁粉Φ :80.9 機脂B :14.2 フッ架系機能粉末イ:1.3 酸化防止剤 :3.0	8. 4	6. 37	0. 6	良好	8. 43	良

表7へ続く

【表7】

[0153]

	邸形	磁石寸法 〔mm〕	磁石組成 (vol%)	我 斗紅戏師 (900M) xxxx(班)	徳度 p (g/cg²)	空刊率 [%]	外缸		附型性
実施例11	呼触状	外径:10.0 高さ: 8.0	型が② : 25.0 取が⑤ : 23.0 助が⑥ : 24.0 動が⑥ : 20.7 フッ集系が取り末プ: 1.8 脈化防止剤 : 4.5	13. 5	6. 06	1. 0	良好	8. 54	良
実施例12	立方体	一道:12.0	磁制値 : 74.8 樹脂C : 22.8 フェ果系修理的末イ: 2.0	13. 1	6. 71	0. 4	良好	7. 75	良
実施例13	円鉤状	外径: 82.8 肉厚: 1.2 高さ: 2.0	照明② : 70.7 被服B : 21.8 フッ素系検助的末イ: 1.9 酸化防止剤 : 5.2	4. 5	5. 76	0. 4	良好	7. 46	良
突旋例14	円筒状	外径:22.0 内厚: 1.1 高さ: 5.0	田的② : 70.9 性配名 : 22.0 ファ素系制施約末ア: 1.0 ファ素系制施約末イ: 0.8 抵防西南河 : 0.1 酸化防止剤 : 5.0	10.0	6. 35	0. 2	良好	7. 34	Д
実施例15	円筒状	外径:22.0 肉厚: 1.8 高さ: 3.0	超粉像 : 40.2 超粉像 : 36.2 機能A : 17.1 ファ素所相節粉末イ: 2.2 機動液溶剤 : 0.2 酸化防止剤 : 3.3	14. 0	6. 43	0. 8	良好	7. 47	Ą

表8へ続く

[0154]

* *【表8】

	甐	截石寸法 [≔]	総石組成 [vol %]	開発は終一教 (SH) max [MODe]	使度 p [g/cm²]	至[字 [X]	外観	機械的數理 [kgf/m²]	# 2211生
実施例16	円簿状	外径:18.0 内厚: 2.0	破粉の : 78.1 排版B : 21.5 ファ保系構造粉末イ: 0.4	10. 1	6. 21	0	良好	8. 12	£
実施例17	円筒状	外径:18.0 肉厚: 1.5	磁粉Φ : 78.8 物質B : 17.6 ファ素系樹脂粉末イ: 3.5	10. 5	6. 28	0. 2	良好	8. 01	Ŗ
上坡例 1	丹柱狀	外径:30.0 高さ: 1.5	記憶の : 82.6 問題で : 13.7 配比斯上列 : 0.9	11. 3	6. 43	2. 8	不良(表面租)	6. 88	不良
比較例2	円筒状	外径:25.0 肉厚: 1.2	磁数の : 81.6 機能A : 11.8 週情却ア : 0.4 報助調情期 : 0.1 酸化防止剤 : 3.3	10. 3	6. 32	2. 8	不良(表面組)	5. 77	不良
比較例3	円筒状	外径:13.0 肉厚: 1.2 高さ: 5.5	記憶を : 70.6 協関A : 20.9 適情剤イ : 1.8 酸化防止剤 : 4.1	11. 5	6. 28	2. 6	不良(い出し)	6. 35	不良
比较到4	円柱状	外径:12.0 高さ:10.0	部分 : 44. 0 樹脂A : 55. 0	4. 0	3.89	0. 1	良 好	7. 11	戾
比較明5	円御状	外径: 肉厚: 御定せず 高さ:	田物の 初定せず エボキシ側数 初定せず		成形不	能につき獣	定せず		

【0155】上記各表に示すように、実施例1~17の希土類ボンド磁石は、離型性が良好で成形性、磁気特性(最大磁気エネルギー積)に優れ、また、いずれも空孔率が低く、機械的強度も高いものであることが確認された。さらに、これらの希土類ボンド磁石はいずれも形状が安定しており、寸法精度が高いものであった。

【0156】これに対し、比較例1の希土類ボンド磁石は、フッ素系樹脂粉末を添加しないものであるので、離型性が悪く、成形性に劣り機械的強度も低いものであ

り、また磁気特性も劣るものであった。

【0157】また、潤滑剤として金属石けんを添加した 比較例2では、得られた磁石の機械的強度が、潤滑剤を 添加しない比較例1に比べてさらに低いものとなり、さ らに空孔率が高く磁気特性に劣るものであった。

【0158】比較例3では、潤滑剤としてシリコーンオイルを用いたため、成形品にシリコーンオイルのしみ出し現象が見られた。

50 【0159】また、比較例4は、フッ累系樹脂粉末を含

特開2000-36403

28

27 有せず、また熱可塑性樹脂の添加量が多過ぎる希土類ボンド磁石用組成物を用いたため、成形品(磁石)は磁気 特性および機械的強度に劣るものであった。

【0160】さらに、比較例5では、結合樹脂としてエポキシ樹脂(熱硬化性樹脂)を用い、その添加量が少な過ぎたため成形不能であった。

[0161]

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、空 孔率が低く、成形性、機械的特性に優れ、磁気特性に優*

* れた希土類ボンド磁石を提供することができる。特に、ファ素系樹脂粉末の潤滑作用により除材の際の離型性が 格段に向上する。そのため、いわゆる型かじり等も防止 され、寸法精度が高い。

【0162】また、圧縮成形により製造する場合、低い成形圧で、このような優れた特性の磁石を得ることができ、製造上有利となる。また、押出成形における材料の流動性、成形性の向上に寄与する。さらに、射出成形時における材料の流動性、成形性にも寄与する。

フロントページの続き

(72)発明者 井熊 健 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ ーエブソン株式会社内 F ターム(参考) 5E040 AA03 AA04 AA19 BB04 BB06 CA01 HB05 HB07 NN04 NN06 NN14 NN17 SE062 CD05 CE02 CE03 CE04 CF09

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
\square COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
\square reference(s) or exhibit(s) submitted are poor quality
П отнер.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.